

関東半導体人材育成等連絡会議 全体フォーラム

～半導体分野の人材育成と技術動向～

半導体分野における人材育成・確保の取組や、企業による技術紹介・直面する課題・ニーズ等について幅広く共有することで、機運の醸成と参加者間の交流を図るため、全体フォーラムを開催いたします。

開催日時 2026年2月6日(金) フォーラム:15:00~17:20 (※参加費:無料)
交流会:17:40~19:00 (※参加費:3,000円/人)

会場 大手センタービル2F セミナールームB (東京都千代田区大手町1丁目1-3)

定員 先着120名 (現地のみ)

政府による政策説明

1. 経済産業省における半導体政策の動向

経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体政策室 係長 酒井 一輝

2. 文部科学省における半導体関連施策について

文部科学省 高等教育専門教育課 課長補佐 高木 歩 氏

3. 関東半導体人材育成等連絡会議について

関東経済産業局 地域経済部 デジタル経済課 課長 三枝 徳行

人材育成・確保に関する取組

4. キヤノンにおける半導体事業と人材育成・確保に関する取組

キヤノン株式会社 光学機器事業本部 光機事業管理第一課 横島 一成 氏

5. 東京科学大学を中心とした半導体人材育成:

「集積Green-niX研究・人材育成拠点」の取組

東京科学大学 総合研究院 集積Green-niX+研究ユニット 特任教授 筒井 一生 氏

技術動向と課題・ニーズ

6. 半導体の高機能化を支えるパッケージング技術の動向と課題

新光電気工業株式会社 開発統括部 主席部長 片桐 規貴 氏

7. 加藤電器C2PAKの紹介と半導体後工程の自動化取組

株式会社加藤電器製作所 技術開発部 部長 桑原 信司 氏

交流会※希望者のみ

会場:大手センタービル2F セミナールームD 費用:3,000円/人

ご参加をご希望の方は、下記のURLまたはQRコードよりお申込みください。

URL <https://forms.office.com/r/urHkqDhfMB> (締切) 1月30日(金) 15:00まで

